# Hoja de datos del producto BMEP585040 Características M580 CPU Eth 51

# BMEP585040 M580,CPU,Eth,5120D,1280A,RIO





### Principal

Gama de producto	Modicon M580	
Tipo de producto o componente	Módulo do processador	

Complementario

Complementario	
Número de racks	8
Local I/O processor capacity (discrete)	5120 I/O
Local I/O processor capacity (analog)	1280 I/O
Number of application specific channel (local rack)	180
E/S específica de aplicación	Contador SSI encoder Motion control Serial link HART Marca de hora precisa
Comprobaciones	Control proceso
Canais de controle	Retornos programáveis
Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP para service port ((*))     Ethernet TCP/IP para device network ((*))     USB tipo mini-B
Número de estaciones E/S remotas	31 - 2 por caída remota
Number of distributed equipment	64
Processador do módulo de comunicação	16 Módulo AS-Interface 6 Módulo de comunicação Ethernet
Servicio de comunicación	DIO scanner RIO scanner
Descripción de memoria	Ampliable parpadeo, 4 GB para almac. datos Integrado RAM, 10 kB para system memory ((*)) Integrado RAM, 24 MB para programa Integrado RAM, 4096 kB para datos
Estructura de aplicación	1 tarea rápida periódica 128 tarefas de eventos 1 tarea maestra cíclica/periódica 2 auxiliary tasks
Cybersecurity	Achilles certified DoS prevention IPSec SNMP logging Syslog protocol support Transport layer security Audit trail Embedded firewall Firmware signature Password protection Port hardening Secure communiction (HTTPS) Security log

Número de instruções por ms	40 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa 50 Kinst/ms 100% booleano	
Consumo de corriente	300 mA en 24 V DC	
Confiabilidad MTBF	775000 H	
Marcado	CE	

### Entorno

Resistencia a las vibraciones	3 gn
Resistencia a los choques	30 gn
Temperatura ambiente de operación	060 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C
Altitud máxima de funcionamiento	02000 m 20005000 m con
Humedad relativa	595 % en 55 °C sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]Generador[RETURN]Merchar Navy ((*))
Normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G
Características ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*))
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
LED de estado	1 LED (verde) processador em execução (RUN) 1 LED (rojo) falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (rojo) falha do módulo E/S (E/S) 1 LED (verde) descarga en curso (DL) 1 LED (rojo) Tarjeta de memoria o falla flash de la CPU (BACKUP) 1 LED (verde/rojo) ETH MS (estado de configuración del puerto Ethernet) 1 LED (verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet) 1 LED (verde) Valores de E / S anulados por el usuario (FORCED IO)
Peso del producto	0,849 kg

#### Unidades de embalaie

Unidades de embalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,8 cm
Paquete 1 Ancho	17,8 cm
Paquete 1 Longitud	25,2 cm
Paquete 1 Peso	879,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,714 kg

# Sostenibilidad de la oferta

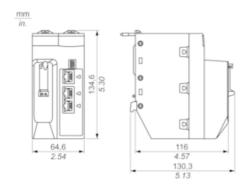
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

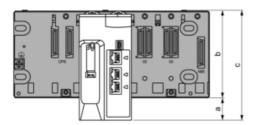
# Hoja de datos del producto BMEP585040

# Esquemas de dimensiones

#### Sólo módulo CPU

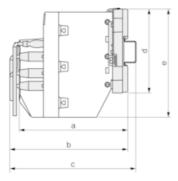


### Módulos montados en bastidores



- a: Espacio adicional debajo del bastidor para acomodar la altura de la CPU. Para un bastidor X Bus, el valor es de 30,9 mm (1,217 pulg.); para un bastidor Ethernet, el valor es de 29,49 mm (1,161 pulg.).
- b: la altura del bastidor. Para un bastidor X Bus, la altura es de 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, la altura es de 105,11 mm (4.138 in).
- c: la altura del bastidor local principal es de 134,6 mm (5.299 in)

# Módulos y cables montados en una carcasa



- a: profundidad de la carcasa: 135 mm (5.315 in)
- b: profundidad de cableado + módulo: > 146 mm (5.748 in)
- c: profundidad de cableado + módulo + segmento DIN: > 156 mm (6.142 in)
- d: altura del bastidor: para un bastidor X Bus 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, 105,11 mm (4.138 in)
- e: altura del módulo: 134,6 mm (5.299 in)